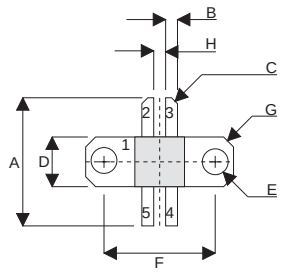
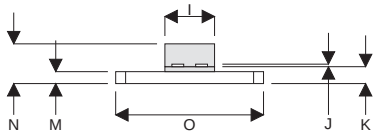
D1207UK

ROHS COMPLIANT METAL GATE RF SILICON FET

MECHANICAL DATA





DQ

PIN 1	SOURCE (COMMON)	PIN 2	DRAIN 1
PIN 3	DRAIN 2	PIN 4	GATE 2
PIN 5	GATE 1		

DIM	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	16.38	0.26	0.645	0.010
B	1.52	0.13	0.060	0.005
C	45°	5°	45°	5°
D	6.35	0.13	0.250	0.005
E	3.30	0.13	0.130	0.005
F	14.22	0.13	0.560	0.005
G	1.27 x 45°	0.13	0.05 x 45°	0.005
H	1.52	0.13	0.060	0.005
I	6.35	0.13	0.250	0.005
J	0.13	0.02	0.005	0.001
K	2.16	0.13	0.085	0.005
M	1.52	0.13	0.060	0.005
N	5.08	MAX	0.200	MAX
O	18.90	0.13	0.744	0.005

GOLD METALLISED MULTI-PURPOSE SILICON DMOS RF FET 20W – 12.5V – 400MHz PUSH–PULL

FEATURES

- **SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN**
- **SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS**
- **VERY LOW C_{rss}**
- **SIMPLE BIAS CIRCUITS**
- **LOW NOISE**
- **HIGH GAIN – 10 dB MINIMUM**

APPLICATIONS

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS from 1 MHz to 500 MHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	100W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage *	40V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage *	±20V
$I_{D(sat)}$	Drain Current *	10A
T_{stg}	Storage Temperature	–65 to 150°C
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	200°C

* Per Side

Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk Website: http://www.semelab.co.uk

Document Number 3171
Issue 3

D1207UK

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

Parameter		Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
PER SIDE							
BV_{DSS}	Drain–Source Breakdown Voltage	V_{GS} = 0	I_D = 10mA	40			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V_{DS} = 12.5V	V_{GS} = 0			1	mA
I_{GSS}	Gate Leakage Current	V_{GS} = 20V	V_{DS} = 0			1	µA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage*	I_D = 10mA	V_{DS} = V_{GS}	1		7	V
g_{fs}	Forward Transconductance*	V_{DS} = 10V	I_D = 1A	0.8			S
TOTAL DEVICE							
G_{PS}	Common Source Power Gain	P_O = 20W		10			dB
η	Drain Efficiency	V_{DS} = 12.5V	I_{DQ} = 0.8A	50			%
VSWR	Load Mismatch Tolerance	f = 400MHz		20:1			—
PER SIDE							
C_{iss}	Input Capacitance	V_{DS} = 0	V_{GS} = –5V f = 1MHz			60	pF
C_{oss}	Output Capacitance	V_{DS} = 12.5V	V_{GS} = 0 f = 1MHz			40	pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	V_{DS} = 12.5V	V_{GS} = 0 f = 1MHz			4	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 µs , Duty Cycle ≤ 2%

HAZARDOUS MATERIAL WARNING

The ceramic portion of the device between leads and metal flange is beryllium oxide. Beryllium oxide dust is highly toxic and care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area.

THESE DEVICES MUST NEVER BE THROWN AWAY WITH GENERAL INDUSTRIAL OR DOMESTIC WASTE.

THERMAL DATA

$R_{THj–case}$	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 1.75°C / W

Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk Website: http://www.semelab.co.uk

Document Number 3171
Issue 3

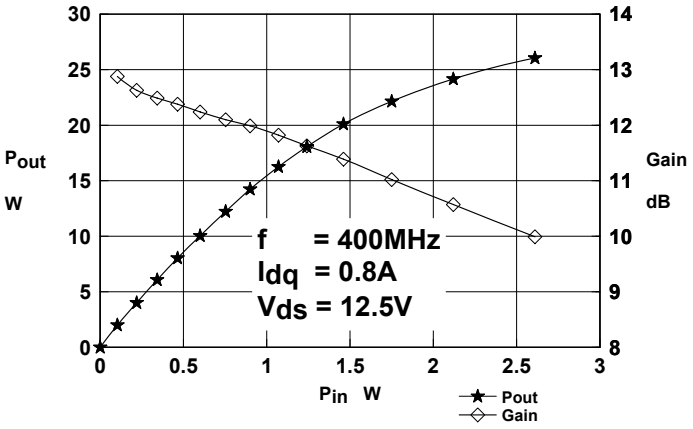


Figure 1- Gain vs. Power Output

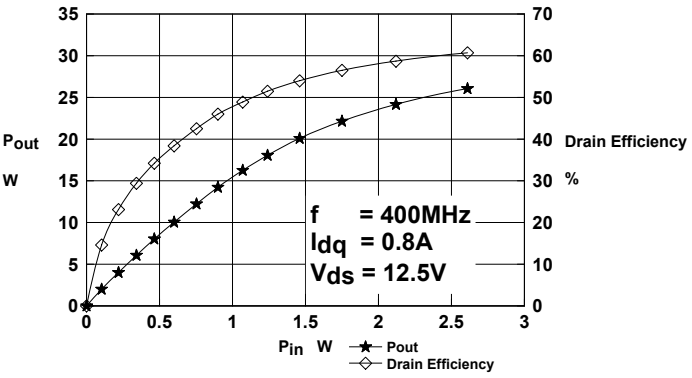


Figure 2 - Efficiency vs Power Output

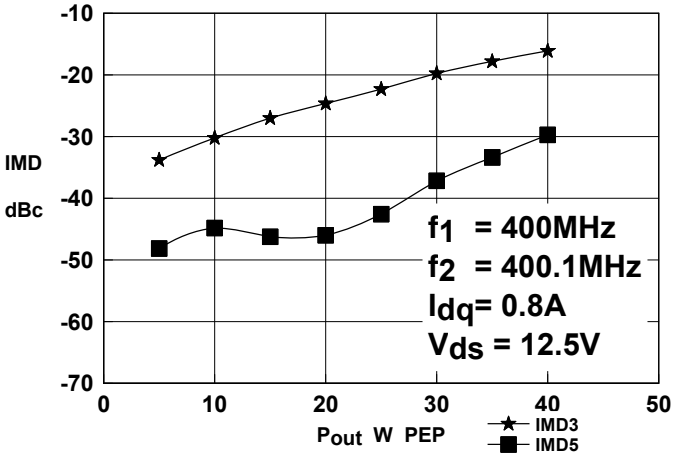


Figure 3 - IMD vs Power Output

Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk Website: http://www.semelab.co.uk

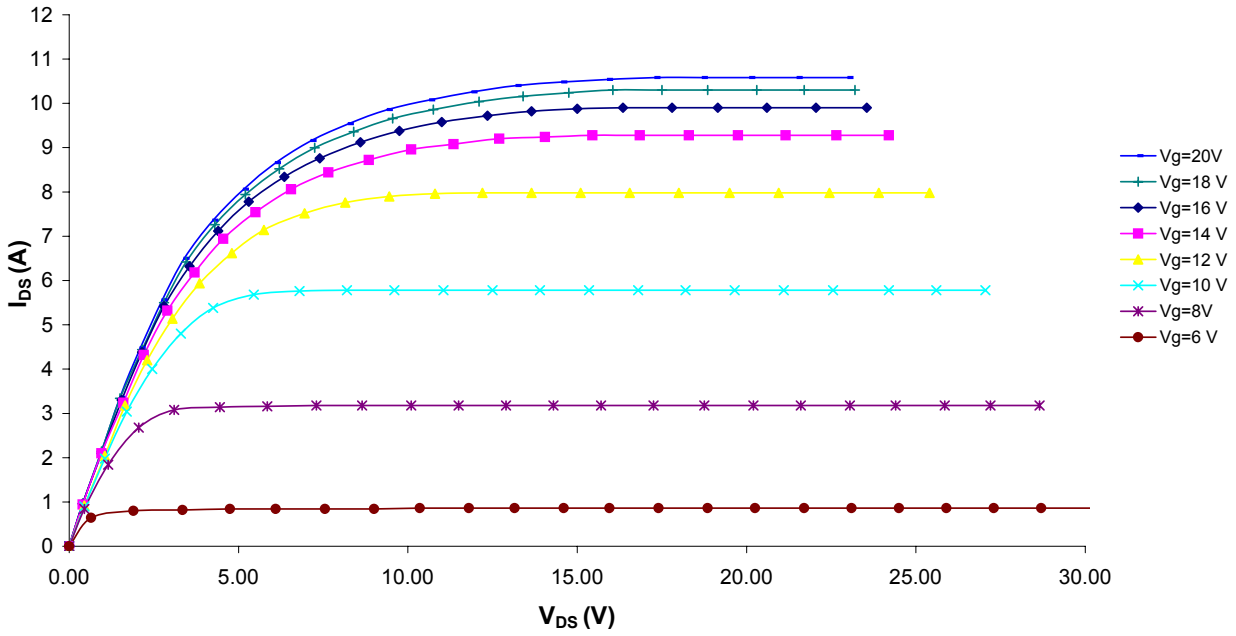


Figure 4 – Typical IV Characteristics.

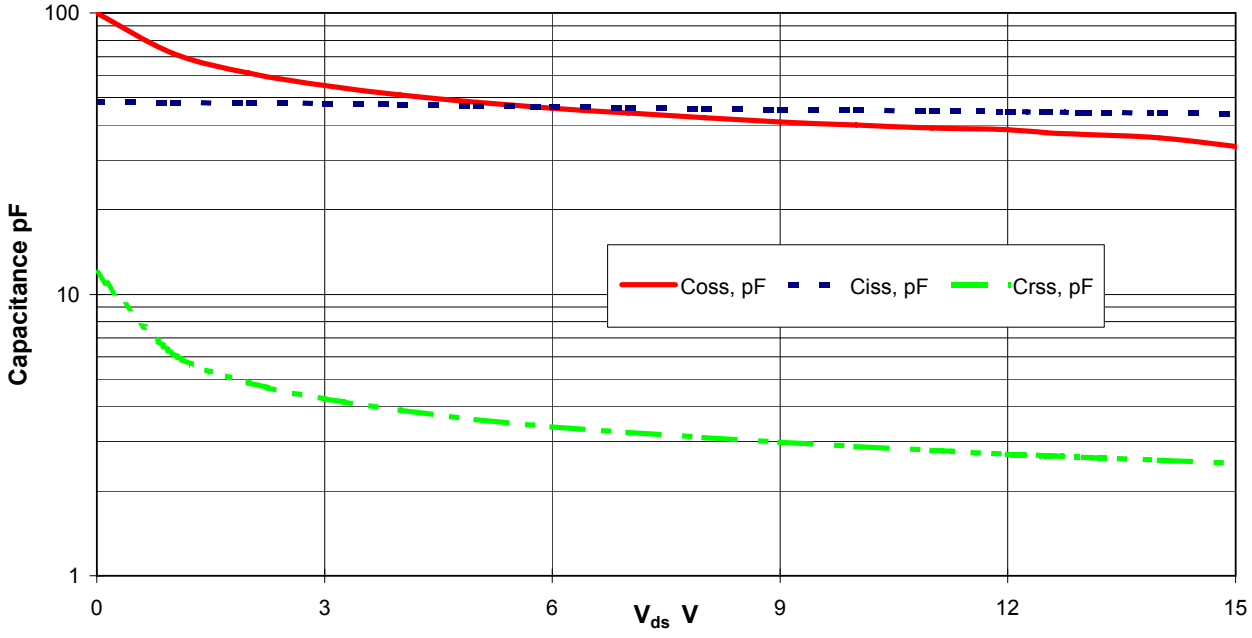
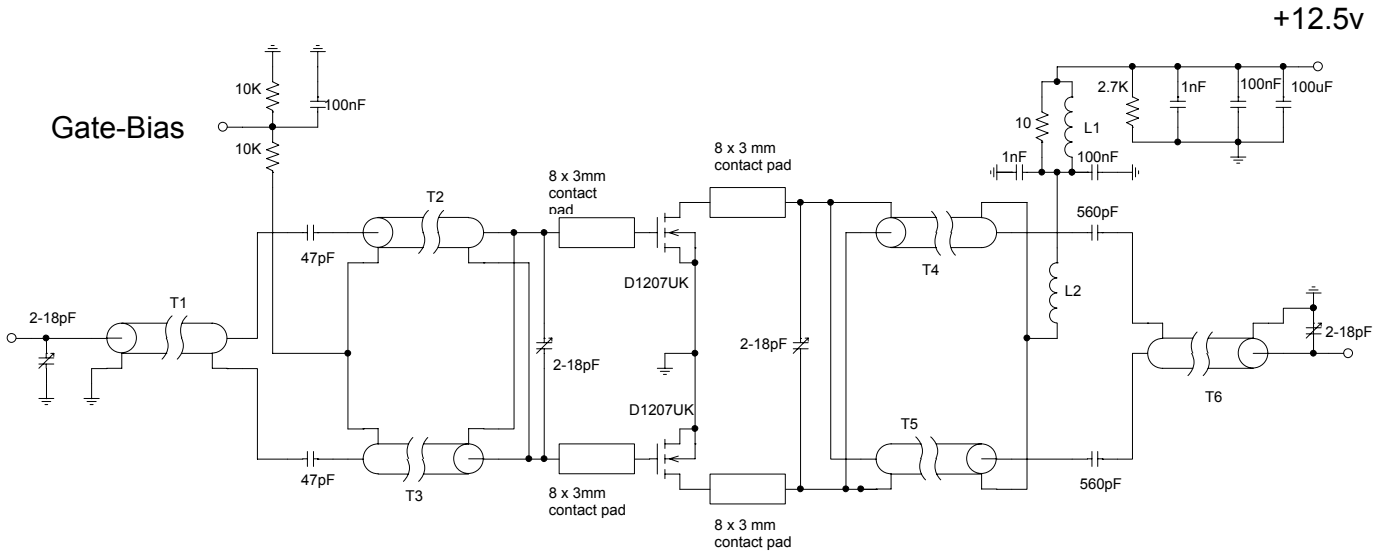


Figure 5 – Typical CV Characteristics.

Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk Website: http://www.semelab.co.uk



D1207UK TEST FIXTURE

T1	50 Ohm semi-rigid coax 0.034" dia, 7cm long
T2,3	25 Ohm semi-rigid coax 0.034" dia, 10cm long on Siemens B62152A1X1 ferrite core
T4,5	25 Ohm semi-rigid coax 0.034" dia, 10cm long
T6	50 Ohm semi-rigid coax 0.034" dia, 7cm long
L1	2.5 turns 1mm dia enamelled copper wire on Siemens B62152A1X1 ferrite core
L2	6 turns 2 mm dia enamelled copper wire, 3.5mm internal diameter

Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk Website: http://www.semelab.co.uk

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TT Electronics:
D1207UK

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9